

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币330,000万元综合授信额度
- 本事项尚需提交股东大会审议

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币 330,000 万元综合授信额度。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

为提高融资工作效率，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。本次综合授信额度的授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日